

教育部國民及學前教育署 函

地址：41341臺中市霧峰區中正路738之4
號
傳 真：04-23321634
聯絡人：王淑瑩
電 話：04-37061070

受文者：臺北市私立惇敘高級工商職業學校

發文日期：中華民國111年10月7日
發文字號：臺教國署高字第1110137928號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五 (0137928A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送有關2022台灣創新技術博覽會（TIE）「未來科技館」展覽活動宣傳EDM1份，請惠予轉知學校教職人員及學生踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、依據教育部111年10月5日臺教技(三)字第1110095377號函辦理。
- 二、2022TIE由經濟部與國家科學及技術委員會主辦，教育部、國防部、衛生福利部、勞動部、國家發展委員會、中央研究院、行政院農業委員會及環境保護署等部會共同投入資源打造「未來科技館」、「永續發展館」、「創新領航館」及「發明競賽區」等主題館區。
- 三、另「未來科技館」新增團體導覽服務，誠邀全國各縣市高中職、國中小學校長及教職人員蒞臨觀摩與交流互動，並歡迎師生組團參觀，將由展區執行團隊引導參與各項體驗

子
文
號

5

活動。校園團體預約導覽報名資訊請至未來科技館導覽預約網址(<https://seminars.tca.org.tw/D11i00377.aspx>)報名。

四、2022TIE將採實體及線上整合方式展出，實體活動資訊如下：

(一)活動日期：111年10月13日（星期四）至111年10月15日（星期六）。

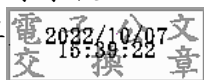
(二)活動時間：上午9時30分至下午5時30分。

(三)活動地點：台北世貿1館。

五、檢附活動海報1份；如有疑義請逕洽台北市電腦商業同業公會李宛庭小姐，電話：02-25774249轉973，電子信箱：pt329@mail.tca.org.tw。

正本：全國高級中等學校

副本：本署高中組



依分層負責規定授權單位主管決行

